

「2022 未來科技獎」暨參展報名資料表

線上登錄網址：<https://award.futuretech.org.tw/>

一、技術團隊基本資料

*為必填欄位

※請依當初申請補助計畫填列之申請單位及計畫團隊成員資料填寫

申請單位名稱全名 (中文)*	ex: 國立臺灣大學				
申請單位名稱全名 (英文)*	ex: National Taiwan University				
單位統一編號*					
單位地址(中文)*					
單位地址(英文)*					
單位網址					
計畫總主持人 (無則免填) *將列名於獲獎名單中			單位名稱		
部門/科系			職稱		
信箱					
計畫主持人* *將列名於獲獎名單中			單位名稱*		
部門/科系*			職稱*		
連絡電話*	ex: 02-2578-6427	分機	手機*		
信箱*					
計畫共同主持人 (無則免填，可自行增加欄位，至多4位) *將列名於獲獎名單中			單位名稱		
職稱			信箱		
聯絡人(中文)*			聯絡人(英文)*		
職稱(中文)*			職稱(英文)*		

部門/科系*		聯絡電話*	ex: 02-2578-6427	分機	
手機*		信箱*			

二、技術內容

技術名稱*	中文	※此技術名稱將作為展覽現場看板標題、廣宣使用，請提供確切及完整技術名稱			
	英文	※此技術名稱將作為展覽現場看板標題、廣宣使用，請提供確切及完整技術名稱			
技術來源*	☐ 科技部 ☐ 中央研究院 ☐ 教育部之公私立大專院校 ☐ 衛生福利部 計畫編號：_____，計畫名稱：_____(請詳列年度/計畫全名) 計畫經費：_____萬元 補助司處：(下拉式選單) ☐ 自然科學及永續研究發展司 ☐ 工程技術研究發展司 ☐ 生命科學研究發展司 ☐ 人文及社會科學研究發展司 ☐ 科教發展及國際合作司 ☐ 前瞻及應用科技司 ☐ 產學及園區業務司 ☐ 若無計畫編號，請提供專案或補助計畫名稱：_____(請詳列年度/專案及計畫全名)				
資料類別*	☐ 技術 ☐ 專利 ☐ 其他_____				
技術 TRL 等級* (單選)	☐ TRL1 ☐ TRL2 ☐ TRL3 ☐ TRL4 ☐ TRL5 ☐ TRL6 ☐ TRL7 ☐ TRL8 ☐ TRL9				
獲獎紀錄*	☐ 是，請條列本技術相關獲獎紀錄(含獲獎年度) ☐ 否				
參展技術類別* (單選)	☐ 金屬、化工、材料 ☐ 電子、光電 ☐ AIoT 智慧及生活應用 ☐ 生技、新藥 ☐ 醫材 ☐ 綠能環保 ☐ 太空科技				
參選技術是否與下列領域議題相關	☐ 淨零排放 ☐ 運動科技 ☐ 精準健康 ☐ 半導體 ☐ 無關聯				
是否已登記成立新創公司*	☐ 是，登記公司名稱：_____ ☐ 否				
技術說明(中文)* (限 1000 字元數，含空白)					
技術簡介(中文)* (限 150 字元數，含空白)					

		※此欄內容將作為技術手冊及展覽現場看板使用，故有字數限制			
技術說明(英文)* (限 1000 字元數，含空白)					
技術簡介(英文)* (限 750 字元數，含空白)		※此欄內容將作為技術手冊及展覽現場看板使用，故有字數限制			
技術之科學* 突破性(中文) (限 1000 字元數，含空白)		※此欄請著重於與國際 Benchmark 比較之量化說明，及技術相關創新特色論述			
技術之科學* 突破性概述(中文) (限 150 字元數，含空白)		※此欄內容將作為技術手冊及展覽現場看板使用，故有字數限制			
技術之科學* 突破性概述(英文) (限 750 字元數，含空白)		(此欄請著重於與國際 Benchmark 比較之量化說明，及技術相關創新特色論述)			
技術之產業應用性* (中文) (限 1000 字元數，含空白)		※此欄請著重於與國際 Benchmark 比較之量化說明，及技術相關創新特色論述			
技術之產業應用性 概述(中文)* (限 150 字元數，含空白)		※此欄內容將作為技術手冊及展覽現場看板使用，故有字數限制			
技術之產業應用性 概述(英文)* (限 750 字元數，含空白)		(此欄包含產業應用潛力、應用對象、應用業別，及技術未來能創造之經濟效益)			
技術關鍵字* (中文)		※請提供 10 組中文關鍵字，供媒合廠商透過關鍵字，精準快速搜尋此技術			
技術關鍵字* (英文)		※請提供 10 組英文關鍵字，供媒合廠商透過關鍵字，精準快速搜尋此技術			
專利保護 狀況 (非必填)	申請中	申請國別	專利類型	申請號	
	已獲證	核准國家	專利類型	證書號碼	專利權止日
流通方式* (可複選)		☐ 專利非專屬授權 ☐ 專利專屬授權 ☐ 專利讓與 ☐ 技術移轉 ☐ 合作開發 ☐ 其他_____			
首次發表* (單選)		☐ 是 ☐ 否 ※如技術尚未於任何公開形式發表過，即為首次發表			

技術發明人* (請依實際貢獻核實填列。 可自行增加欄位， 至多 10 組)	發明人數：_____					
	*英文姓名格式：名在前、姓氏在後。名字音節中間以短橫區隔。 ex：王小明 SIAO-MING WANG					
	姓名		單位		職稱	
	中文	*英文	中文	英文	中文	英文
技術圖片*		請上傳 3 張圖片，規格為 jpg、png、gif、1024*768 像素(150dpi)含以上，500kb 以內				
技術影片 (非必填)		☐ 無 ☐ 有，影片連結：_____				
技術展示方式*		☐ 實體模型展示：作品大小：長(cm)*寬(cm)*高(cm) ☐ 動態展示：活動展示空間：長(cm)*寬(cm)*高(cm) ☐ 其他方式：請說明_____				
電源及網路需求 (*入選後填寫欄位)		電壓： 110V 單相_____個; 220V 單相_____ 個; 220V 三相_____ 個 特殊電壓/電流需求：_____ 網路： 需要_____路 其他特殊需求： ☐ 無需求				
是否參與技術發表		☐ 是 ☐ 否 (入選後再另行通知相關時段及作業)				
附件資料		☐ 無 ☐ 有， <u>上傳附件佐證資料，如計畫書、國際期刊、專利或其他可加分之佐證資料。</u> (請先將相關佐證資料統一輸出成乙份 PDF 檔案，檔案大小限制於 5M 內)				
備註						